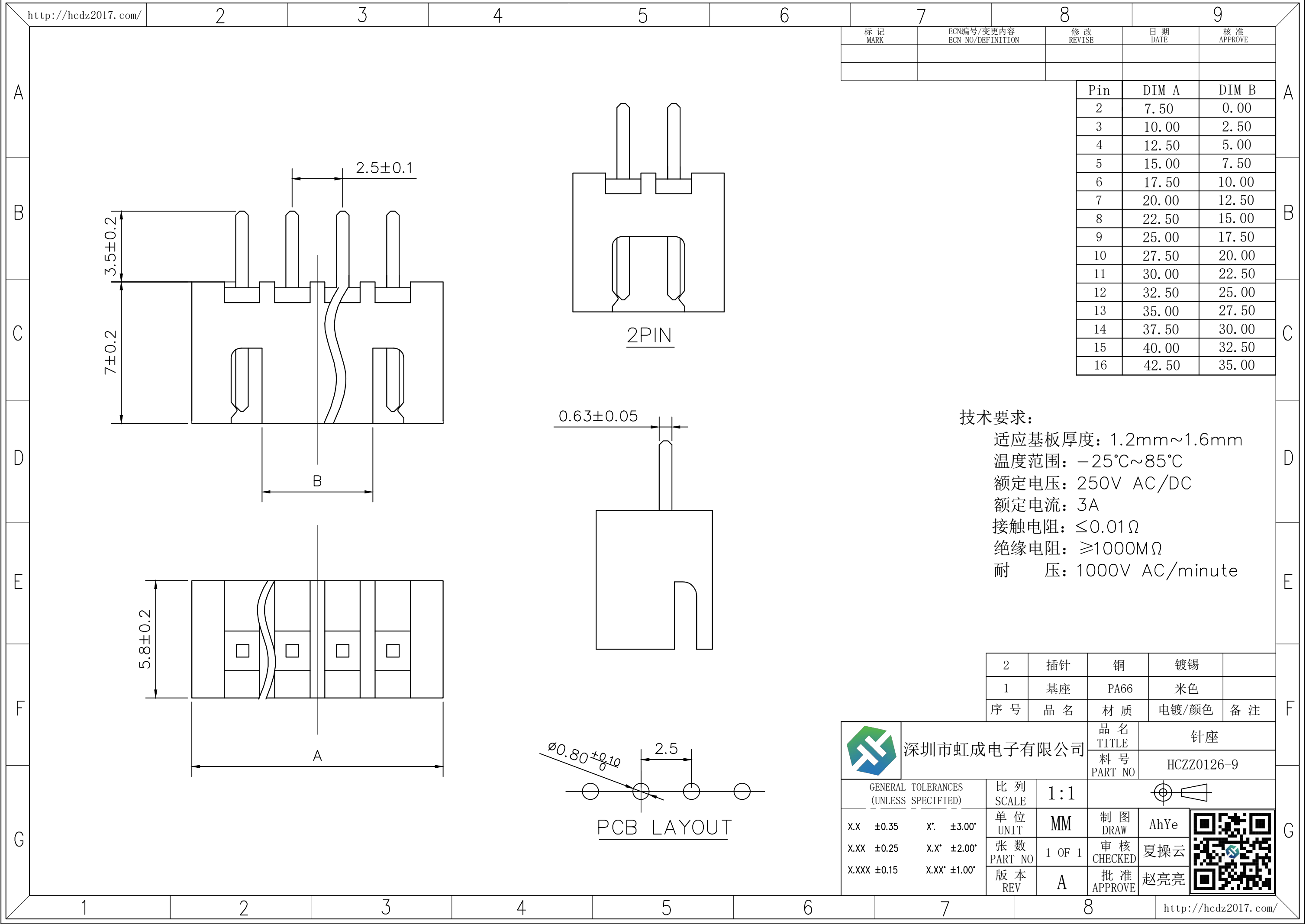




标 记
MARK

ECN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION

修 改
REVISE

日 期
DATE

核 准
APPROVE

Pin

DIM A

DIM B

2

7.50

0.00

3

10.00

2.50

4

12.50

5.00

5

15.00

7.50

6

17.50

10.00

7

20.00

12.50

8

22.50

15.00

9

25.00

17.50

10

27.50

20.00

11

30.00

22.50

12

32.50

25.00

13

35.00

27.50

14

37.50

30.00

15

40.00

32.50

16

42.50

35.00

技术要求:

适应基板厚度: 1.2mm~1.6mm

温度范围: -25°C~85°C

额定电压: 250V AC/DC

额定电流: 3A

接触电阻: ≤0.01Ω

绝缘电阻: ≥1000MΩ

耐 压: 1000V AC/minute

2	插针	铜	镀锡	
1	基座	PA66	米色	
序号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注



深圳市虹成电子有限公司

品 名

针座

TITLE

料 号

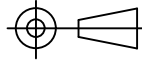
HCZZ0126-9

PART NO

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)

比 列
SCALE

1:1



XX ±0.35

X* ±3.00*

单 位
UNIT

MM

制 图
DRAW

AhYe

XXX ±0.25

X*X* ±2.00*

张 数
PART NO

1 OF 1

审 核
CHECKED

夏操云

XXX ±0.15

X.XX* ±1.00*

版 本
REV

A

批 准
APPROVE

赵亮亮

